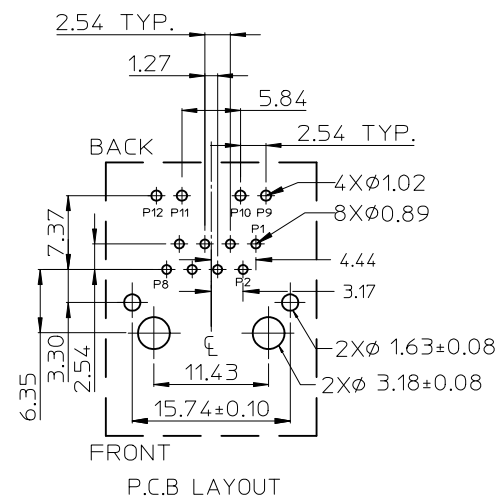
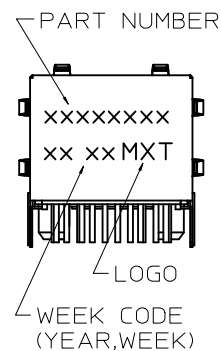
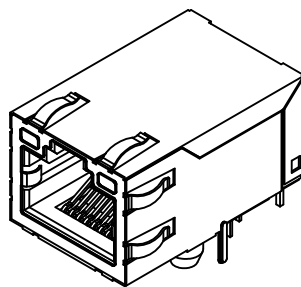
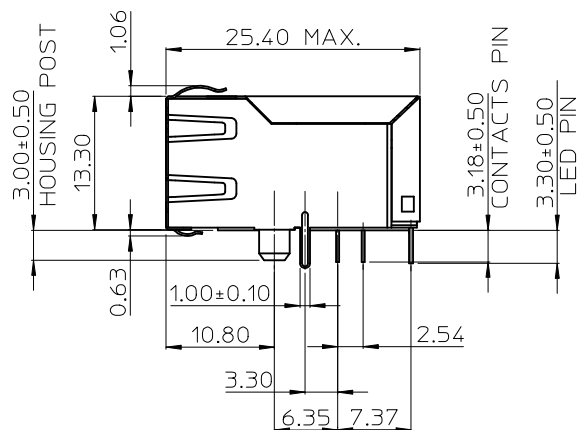
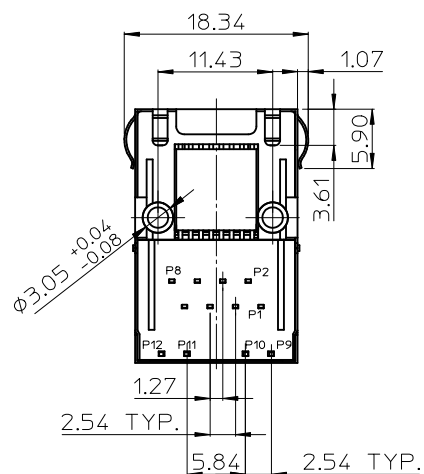
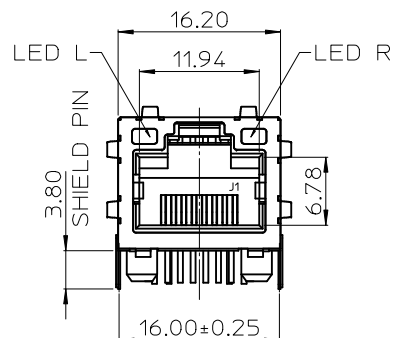




- NOTES:
- 1.MATERIAL:
METAL SHELL: BRASS
HOUSING: POLYAMIDE, GLASS FIBER FILLED, UL94-0,COLOR BLACK
INSERT: POLYAMIDE, GLASS FIBER FILLED, UL94-0,COLOR BLACK
TERMINAL: PHOSPHOR BRONZE
 - 2.PLATING:
TERMINAL:
CONTACT AREA: GOLD(Au),THICKNESS=50 MICROINCH/1.27 MICROMETER
SOLDER TAIL: TIN(Sn),THICKNESS=100 MICROINCH MINIMUM
UNDER PLATE: NICKEL (Ni).
METAL SHELL:
SOLDER TAIL: TIN(Sn),THICKNESS=100 MICROINCH MINIMUM
UNDER PLATE: NICKEL (Ni),(SOLDERING AVAILABLE)
SURFACE APPEARANCE: BRIGHT.
 - 3.RECOMMENDED PCB THICKNESS: 1.60±0.05
 - 4.PRODUCT SPECIFICATION REFER TO PS-48025-005
 - 5.TEST SUMMARY REFER TO TS-48025-009
 - 6.PACKAGING SPECIFICATION REFER TO PK-48025-001
 - 7.LEAD FREE AND RoHS COMPLIANT PRODUCT.

P/N	LED COLOR	
	LEFT	RIGHT
48025-1090	GREEN	GREEN
48025-1190	GREEN	YELLOW

ADDING THE DIMENSION MISSED ON PCB LAYOUT	EC NO: SH2012-0381	2012/05/10	2012/06/22
DRW:RL109	CHKD:	APPR:RZHANG	REV

QUALITY SYMBOLS
▽=0
▽=0

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		
	mm	INCH
4 PLACES	± ---	± ---
3 PLACES	± ---	± ---
2 PLACES	± 0.25	± ---
1 PLACE	± 0.25	± ---
0 PLACE	±	±
ANGULAR ± 3 °		
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		

DIMENSION STYLE	
MM ONLY	
DRAWN BY	DATE
LINDA	2006/08/08
CHECKED BY	DATE
ALLEN LIN	2006/08/10
APPROVED BY	DATE
ERICK LAN	2006/08/10
MATERIAL NO.	
SEE TABLE	

SCALE	DESIGN UNITS	THIRD ANGLE PROJECTION
	METRIC	
TITLE		
MODULAR JACK WITH INTEGRATED MAGNETICS WITH LED		
molex		
DOCUMENT NO.		SHEET NO.
SD-48025-009		1 OF 2
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		

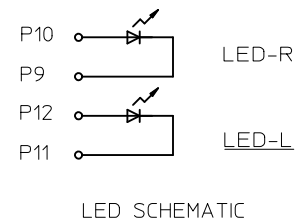
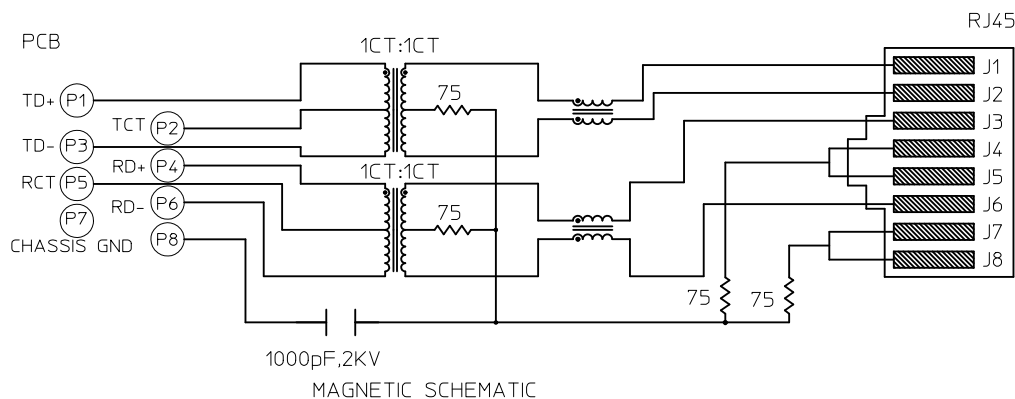
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

MAGNETIC ELECTRICAL SPECIFICATIONS:

- 1.0 TURNS RATIO:(P4-P5-P6):(J3-J6):1CT:1CT
(P3-P2-P1):(J1-J2):1CT:1CT
- 2.0 INDUCTANCE:(P4-P6):350uH MIN. @0.1V,100KHz,8mA DC Bias.
(P3-P1):350uH MIN. @0.1V,100KHz,8mA DC Bias.
- 3.0 LEAKAGE INDUCTANCE:P6-P5-P4(WITH J6 AND J3 SHORT):0.3 MAX.@1MHz.
P3-P2-P1(WITH J2 AND J1 SHORT):0.3 MAX.@1MHz.
- 4.0 INTERWINDING CAPACITANCE:(P6,P5,P4) TO (J6,J3):30pf MAX @1MHz.
(P3,P2,P1) TO (J2,J1):30pf MAX @1MHz.
- 5.0 DC RESISTANCE:(J6-J3)=(J2-J1):1.3 ohms Max.
- 6.0 RETURN LOSS:(P4-P6)(P1-P3)
1MHz TO 30MHz:18dB min.
30MHz TO 80MHz:12dB min.
NOTE:100 OHMS CONNECTED TO (J2-J1) OR (J3-J6).
- 7.0 HI-POT:(J1,J2) TO (P1,P3):1500 VAC OR 2250 VDC.
(J3,J6) TO (P4,P6):1500 VAC OR 2250 VDC.
- 8.0 INSERTION LOSS:1.1 dB MAX.
100KHz TO 100MHz.
- 9.0 CROSS TALK:1-100 MHz:30 dB MIN.
- 10.0 COMMON TO COMMON MODE REJECTION:1MHz TO 100MHz:35 dB MIN.

LED ELECTRICAL SPECIFICATION

PARAMETER	YELLOW (TYP.)	GREEN (TYP.)	UNITS	TEST CONDITIONS
POWER DISSIPATION	105	105	mW	
REVERSE VOLTAGE	5	5	V	
PEAK WAVELENGTH	585	565	nm	IF=20mA
FORWARD VOLTAGE	2.1 MAX.=2.5	2.2 MAX.=2.5	V	IF=20mA



SEE SHEET 1 EC NO: SH2012-0381 DRAWN: RL109 CHKD: APPR: RZHANG 2012/05/10 2012/06/22	DESCRIPTION	QUALITY SYMBOLS ▽=0 ▽=0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)			DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE 1:1	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION			
					DRAWN BY LINDA	DATE 2006/08/08	TITLE MODULAR JACK WITH INTEGRATED MAGNETICS WITH LED molex						
					CHECKED BY ALLEN LIN	DATE 2006/08/10							
					APPROVED BY ERICK LAN	DATE 2006/08/10							
					MATERIAL NO.						DOCUMENT NO.	SHEET NO.	
					SEE TABLE						SD-48025-009		2 OF 2
			DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS			THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION							

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9